

成都旭光电子股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日（星期二）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），以网络文字互动方式召开了公司 2025 年第三季度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见 2025 年 11 月 21 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-053）。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025 年 12 月 2 日，公司董事长刘卫东先生，独立董事杨立君先生，董事、总经理张纯先生，财务总监、董事会秘书熊尚荣先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答，问答情况如下：

问题 1： 公司的核心真空器件技术在可控核聚变等领域被市场认为拥有广阔前景。请问管理层，对于这类前沿市场的产业化机会，公司有何具体的市场开拓计划或研发投入规划？

答：感谢您对公司的关注！目前，公司已与国内多个核聚变项目建立了技术协同，业务覆盖托卡马克装置、直线型场反位形装置及惯性约束混合堆装置等核心领域。在托卡马克装置的等离子体回旋加热系统中，公司开发的兆瓦级电子管产品已实现稳定应用，今年该产品成功获得多项国内外重大核聚变项目订单，并

于三季度开始按计划陆续交付。同时，公司加速布局直线型场反位形装置及 Z 箍缩装置电源系统快控开关产品线，正配合客户特定性能需求对真空触发管、伪火花放电管等脉冲功率器件及失超保护开关开展适配优化，并深化与科研院所及产业链相关企业的战略联动，深入开展脉冲真空器件及真空装置在聚变领域的应用研究，致力于推动产品结构从器件向部件乃至系统装置升级，力争在核聚变产业化进程中占据关键供应链地位。

问题 2：请问管理层，本季度业绩增长的主要驱动因素是哪些？电力设备、军工和电子材料这三大业务板块各自对营收和利润的贡献度如何？

答：感谢您对公司的关注！今年以来公司在传统业务与前沿领域双向发力，各业务板块均保持良好的发展态势。三季度增长主要源于公司在持续优化产品结构、拓展新兴应用领域以及加强内部运营管理等方面所开展的工作。体现在以下两个方面：一是新兴业务领域交付稳步推进。公司在核聚变等前沿应用方向布局的大功率电子管产品，已于三季度开始按计划陆续交付，对当期业绩产生贡献。二是成本管控措施取得一定成效。面对原材料价格波动等外部环境影响，公司持续推进工艺改进与效率提升，通过内部优化部分缓解了成本压力，为整体盈利能力的稳定提供了支持。未来，公司将继续推进产品与技术迭代，深化市场拓展，并积极应对外部环境变化，努力保持经营的稳健性与可持续性。

问题 3：公司在电子材料领域业务在 2025 年全年的收入增速或市占率目标是否有更清晰的预期？

答：感谢您对公司的关注！目前，电子材料的两个募投项目已建设完成并结项，粉体与高端制品均实现技术突破，产能正稳步释放。近年来，随着国内半导体产业持续升级，市场对产品技术规格与性能要求不断提高。为巩固长期竞争力，公司持续推进工艺优化、加速新品研发，并积极拓展高附加值市场。其中，新开发的超高热导基板（热导率超 $230\text{W/m}\cdot\text{k}$ ）已在激光热沉、TEC 半导体迷你型制冷片领域批量供货；高抗弯基板（抗弯强度超 550MPa ）凭借“高热导 + 高抗弯”优势，获半导体功率模块、车规级 IGBT 基板领域订单，应用场景持续拓宽。当前，公司正着力推动制品产能释放，同步加大研发投入与技术迭代，以更好地满足市场需求。

问题 4：请问公司半导体用静电卡盘项目进展如何？

答：感谢您对公司的关注！关于公司的氮化铝静电卡盘项目，开发工作正按项目计划稳步推进。

三、其他说明

关于公司 2025 年第三季度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日